**國立高雄科技大學**

**實習機構基本資料與評估表**

填寫日期：＿＿年＿＿月＿＿日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、實習機構基本資料** | | | | | | | | |
| **機構名稱** | 萬潤科技股份有限公司 | | | **機構統編** | | 97015768 | | |
| **機構地址** | 高雄市路竹區路科十路一號 | | | | | | | |
| **實習地點** | ▇同機構地址 □其他地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □海上實習 | | | | | | | |
| **負責人** | 盧鏡來 | **聯絡人** | 陳淙鋌 | | **聯絡電話** | | | (07)6071828 |
| **E-mail** | chung-ting@allring-tech.com.tw | | | | | | | |
| **機會來源** | ▇機構申請 □　　　　老師推介 □　　　　學生申請 □其它 | | | | | | | |
| **合作情形** | ▇第一次合作 □延續性合作 | | | | | | | |
| **機構簡介** | 萬潤科技創立於民國85年，總部位於南科高雄科學園區，為園區第一家進駐並量產的科技公司。是被動元件、半導體製程、TFT-LCD及LED製程自動化機械工程設計、加工、製造組立及電腦軟體設計開發之專業科技公司。  於民國89年榮獲ISO 9001國際品質認證，91年獲櫃檯買賣中心核准上櫃(股票代號6187)，95年榮獲經濟部中小企業第十五屆國家磐石獎，並榮獲多項研發創新之肯定。自行研發多項技術專利，深獲得業界肯定，並以「專注、第一」的企業精神自許，讓技術與服務品質更上一層樓。  萬潤科技自成立以來即積極投入研發，由最初的被動元件設備，進而延伸至半導體設備，目前業已跨入平面顯示器及發光二極體設備的領域了。今後萬潤科技仍將積極投入研發，培植優秀人才，持續加強核心技術，發展主流市場之高階產品，以提供產業界更優質、更經濟有效率的設備。 | | | | | | | |
| **預估實習**  **期間**  (可複選) | ▇暑(寒)期： 110年07月至110年09月（一學分至少4週或不低於160小時）  □學 期：　　年　　月至　　年　　月（至少18週或不低於720小時）  □學 年：　　年　　月至　　年　　月（至少36週或不低於1440小時）  □專 案：　　年　　月至　　年　　月（累計不得低於320小時） | | | | | | | |
| **類別** | **薪資福利** | | | **保險提供** | | | **實習時間（工作時間）** | |
| **工作型實習** | 基本工資（月薪/時薪） 160 元  ▇福利：免費中餐  (如：生活津貼、交通津貼、伙食津貼、交通接駁、進修、禮卷等) | | | ▇勞保/勞退  ▇健保  ▇意外險  ▇醫療險  □其它＿＿ | | | 每日8小時，每週40小時  （正常工時及延長工時須符合勞動基準法相關規定） | |
| **一般型實習** | □無補助  □獎助學金＿＿＿元  ▇福利：免費中餐  (如：交通接駁、進修、禮卷等) | | | ▇勞保  ▇健保  ▇意外險  ▇醫療險  □其它＿＿ | | | 每日實習期間不得超過8小時，且不得午後10時至翌晨6時之時間內進行。 | |
| **住宿** | ▇無  □供宿(免費)  □供宿(需自付\_\_\_\_\_\_元/月)  □外宿補貼(\_\_\_\_\_\_\_\_元/月) | | | **膳食** | | | □無  ▇供膳(一日1餐)  □伙食補貼(\_\_\_\_\_\_\_元/月) | |
| **科系需求** | ▇工學院 □電機與資訊學院  □海事學院□水圈學院  □管理學院□商業智慧學院  □海洋商務學院□財務金融學院  □外語學院□人文社會學院  □不限科系  指定科系: | | | 實習職缺名稱：機構研發人員 | | | | |
| 提供實習名額：2 | | | | |
| 實習項目  或內容 | | | 1.半導體專用自動化設備研製/  機構設計與結構評估。 2.機構材料的測試與選用。 3.繪製機構設計圖面。 | |
| **科系需求** | ▇工學院 ▇電機與資訊學院  □海事學院□水圈學院  □管理學院□商業智慧學院  □海洋商務學院□財務金融學院  □外語學院□人文社會學院  □不限科系  指定科系: | | | 實習職缺名稱：軟體研發人員 | | | | |
| 提供實習名額：2 | | | | |
| 實習項目  或內容 | | | 1.半導體專用自動化設備控制軟  體之分析、設計以及程式撰寫。 2.規劃執行軟體架構及模組之設計 3.進行軟體之測試與修改。 4.協助研發軟體新技術與新工具。 | |
| 上列表格可自行增列 | | | | | | | | |
| **以下由系（所）填寫，實習機構免填。** | | | | | | | | |
| **二、實習機構評估** | | | | | | | | |
| **環境衛生** | □極佳 □佳 □普通 □尚可 □不良 | | | | | | | |
| **實習待遇** | □極佳 □佳 □普通 □尚可 □不良 | | | | | | | |
| **職場安全** | □極佳 □佳 □普通 □尚可 □不良 | | | | | | | |
| **職務專業** | □極佳 □佳 □普通 □尚可 □不良 | | | | | | | |
| **實務訓練** | □極佳 □佳 □普通 □尚可 □不良 | | | | | | | |
| **輔導機制** | □極佳 □佳 □普通 □尚可 □不良 | | | | | | | |
| **體力負荷** | □極佳(負荷極輕)□佳(負荷輕)□普通(負荷中度)□尚可(負荷重)□不良 (負荷極重) | | | | | | | |
| **三、評估結果（若有1項達「不良」者，即不推薦此實習機構）：**  □推薦實習 □不推薦實習 | | | | | | | | |
| **四、其他備註**  **填表系所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿**  **填表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 經\_\_\_年\_\_\_月\_\_日系級學生職場實習委員會審查通過。** | | | | | | | | |

說明：上述評估資料請至實習達人網(<http://163.18.94.122/>)完成登錄。